

# 苏州国芯科技股份有限公司

## 2023年10月30日-11月1日投资者关系活动记录表

证券简称：国芯科技

证券代码：688262

编号：2023-017

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <p><b>投资者关系活动类别</b></p> | <p> <input checked="" type="checkbox"/>特定对象调研      <input type="checkbox"/>分析师会议<br/> <input type="checkbox"/>媒体采访              <input type="checkbox"/>业绩说明会<br/> <input type="checkbox"/>新闻发布会            <input type="checkbox"/>路演活动<br/> <input type="checkbox"/>现场参观                <input type="checkbox"/>其他（请文字说明其他活动内容）         </p>  |
| <p><b>参与单位名称</b></p>    | <p>           摩根士丹利基金；博时基金；中欧基金；平安基金；广发基金；长安基金；海富通基金；长盛基金；富国基金；景顺长城基金；国联安基金；申万菱信基金；东方基金；中信建投基金；融通基金；东吴基金；富安达基金；安信基金；长城基金；上海盛宇股权投资基金；华泰柏瑞基金；信达澳亚基金；国泰基金；德邦证券；民生证券；金元证券；海通证券；华西证券；中信证券；申万宏源证券；粤开证券；万联证券；财通证券；中邮证券；中信建投证券；东北证券；广发证券；东海证券；长城证券；光大证券；东吴证券；华福证券；华创证券；国信证券；财通证券；华金证券；东北证券；国信证券；光大证券；中银证券；长城证券；国海证券；淡水泉（北京）投资；上海鹤禧投资；深圳市景泰利丰投资；申港自营；中天国富证券（自营）；中金公司；重庆两江新区开发投资；上海睿扬投资；上海盘京投资；磐厚动量(上海)资本；上海明河投资；上海睿扬投资；上海德邻众福投资；黑石投资；上海斐昱语溪投资；德华创业投资；上海同犇投资；华夏久盈资产；工银安盛资产；上海标朴投资；上海银叶投资；标朴资产；华美国际投资；广东竣弘投资；瀚亚投资管理(上海)；彝川资本管理；伟晟投资；厦门中略投资；南银理财；财通证券资产；华夏理财；上海循理资产；上海久期投资；青骊投资管理（上海）；上海承周资产；上海锦道投资；睿珺兴聚；中意资产管理；SMAM 三井住友投资管理(香港)；寻常（上海）投资；大家资产管理；北京遵道资产；北京泽铭投资；三亚鸿盛资产；湘楚资产；深圳前海百创资本；曜尊饮料(上海)；厦门市乾行资产；长城财富资产；国投信托；北京市星石投资；上海同犇投资；太平洋资产管理；施罗德交银理财；青岛朋元资产；泰康资产；北大方正人寿保险；亚太财产保险；上海人寿保险；兴业银行；中信银行；海南旗泓私募基金；海南泽兴私募基金；海南拓璞私募基金；广州云禧私募证券投资基金；青岛苏城荟私         </p> |

|                           |   |
|---------------------------|---|
|                           | 募基金；海南果实私募基金。   |
| 时间                        | 2023年10月30日15:00；2023年10月31日9:00；2023年11月1日13:30；<br>2023年11月1日15:00  |
| 地点                        | 线上网络交流  |
| 上市公司<br>参加人员<br>姓名        | 董事长：郑荏先生；董事会秘书：黄涛先生；证券事务代表：龚小刚先生  |
| 投资者关<br>系活动主<br>要内容介<br>绍 | <p>说明：对于已发布的重复问题，本表不再重复记录。</p> <p><b>1、请介绍一下第三季度的收入情况？</b></p> <p>答：2023年1-9月，公司实现营业收入375,330,713.37元，较上年同期增长16.41%。三季度单季营业收入154,659,397.56元，同比增长36.66%，环比增长82.87%，主要是公司边缘计算业务（以定制量产服务业务为主）收入增长所致。</p> <p><b>2、请问第三季度的研发情况怎么样？</b></p> <p>答：第三季度公司研发投入为67,462,986.90元，同比增长111.72%；前三季度研发投入累计为177,529,218.72元，同比增长99.24%。2023年年初至9月末，公司继续构建在汽车电子芯片、高可靠存储控制芯片和高性能高安全边缘计算芯片等产品的核心竞争力，增加了研发人员数量，增加了研发材料的投入，公司陆续推出了具有竞争力的汽车电子芯片、高可靠存储控制芯片和高性能高安全边缘计算芯片等领域的新产品。</p> <p><b>3、公司 Raid 控制芯片及相关业务进展怎么样？</b></p> <p>答：磁盘冗余阵列目前重要的功能在于，当阵列中任意一个硬盘发生故障时，仍可读出数据，在数据重构时，可将经计算后的数据重新置入新硬盘中。Raid 控制芯片及阵列卡存储系统面向服务器和信创存储设备应用，支持机械硬盘或 SSD 固态存储盘，对于重要数据起到了保护和恢复作用，在 AI 服务器、存储服务器和信创存储设备等领域有广泛的应用。公司成功研发 Raid 控制芯片 CCRD3316 的性能与 LSI 的 9361 系列相当，可实现同类产品的国产化替代，打破长期以来 Raid 控制芯片被国外公司垄断的局面。</p> |

目前公司的相关 Raid 芯片和板卡方案已经在 10 余家国内重点客户进行应用测试，总体反馈比较好。公司将全力以赴推进 Raid 芯片和板卡的市场推广工作，尽快实现市场应用，实现收入。

同时，公司正在基于自主高性能 RISC-V CPU 研制开发第二代更高性能的 Raid 芯片，目前各项工作进展顺利，争取今年年底流片，未来有望达到国际主流 Raid 芯片的性能。明年公司规划进行第三代更高性能 Raid 芯片的开发。Raid 芯片是服务器中广泛应用的一个重要芯片产品，长期以来被国外公司垄断，急需实现国产化替代。

#### **4、请问公司安全气囊点火芯片的进展情况怎么样？**

答：面对市场急需，公司研发了安全气囊点火驱动芯片 CCL1600B 芯片，该芯片已经内测成功。安全气囊点火驱动芯片 CCL1600B 芯片和公司 CCFC2012BC 微控制器芯片可以组成高度紧凑的双芯片安全气囊 ECU。芯片将电源模块、触发回路模块、传感器接口模块和复杂的安全模块集成在一个芯片上。安全气囊点火驱动芯片 CCL1600B 芯片是基于公司混合信号平台研发的第一代安全气囊点火驱动专用芯片，该款产品目前已在多家气囊控制器厂商进行产品开发和测试，该款芯片与公司已经批量装车超过百万颗规模的气囊控制 MCU 形成双芯片方案优势，目前正在主要客户进行台架试验和路测，市场前景比较好。

#### **5、请说明一下公司汽车电子业务的市场推广情况？**

答：今年汽车电子领域整体面临去库存的压力，汽车电子芯片总体需求相对不足，对公司短期业绩造成一定的压力，但汽车电子芯片国产化替代总的趋势不变，汽车产业向电动化、智能化和网联化的转变愈发强烈，其中新能源车对于芯片的需求会更加旺盛。公司的优势是：（1）客户群体比较多也比较强，目前开拓的整机客户及最终产品应用基本覆盖了国内一线头部厂商，包括比亚迪、奇瑞、吉利、上汽、长安、一汽、东风和长城等整机厂商，包括埃泰克、恒润、科世达等模组厂商；（2）公司在汽车电子芯片已经系列化布局，新品研发比较多，而且公司的汽车电子芯片产品主要集中在 MCU、SoC 和数模混合芯片等车用核心芯片系列方面，以中高端 MCU、SoC 为主。截至 2023 年 9 月 30 日公司已在汽车车身和网关控制芯片、动力总成控制芯片、

|                             |   |
|-----------------------------|---|
|                             | <p>域控制芯片、新能源电池管理芯片、车联网安全芯片、数模混合信号类芯片、主动降噪专用 SoC 芯片、线控底盘芯片、仪表芯片、安全气囊芯片、辅助驾驶处理芯片和智能传感芯片等 12 条产品线上实现系列化布局，拓展汽车电子芯片产品的宽度和深度。在汽车车身及网关控制、动力总成、域控制、线控底盘、车联网信息安全等领域均实现量产装车。目前，在半年度报告中已经公布的 56 个汽车电子项目应用基础上，公司的汽车电子芯片开发项目实现进一步增加，未来公司的汽车电子芯片产品的市场随着相关汽车电子芯片的软件开发、测试、验证的顺利推进会进一步拓展。</p> |
| <p><b>附件清单</b><br/>(如有)</p> | <p>无</p>  |
| <p><b>日期</b></p>            | <p>2023 年 11 月</p>  |